# 中信科技大學 機械工程系 碩士在職專班 課程規劃表(適用114學年度入學)

## CTBC University of Science and Technology

Curriculum of Mechanical Engineering Department for In-Service Master's Program (Effective from Fall 2025)

				第一學年			第二學年				
科 目 名 稱 Subject			1st scho		ool year		2nd sch		ool year		
			上學期		下學期		上學期		下學期		
			1st semester		2nd semester		1st semester		2nd se	mester	
			學分 Credits	時數 Hours	學分 Credits	時數 Hours	學分 Credits	時數 Hours	學分 Credits	時數 Hours	
	必修 Required	專題討論(1)(2)	2/ 2		2/ 2			•			
專業課程 Professional Courses		Seminar (1)(2)	21 2		2/ 2						
		學術倫理專題	1/	1							
		Academic Ethics Education	1/	1							
		碩士論文					6/ 6				
		Master's Thesis									
		小計Subtotal	3/ 3		2/ 2		6/ 6		0/	0	
		跨領域產業講座			2/	2					
		Interdisciplinary Industrial Lecture			2/ 2						
		塑膠加工技術講座	2/ 2								
		Seminar for Plastic Processing Technology									
+ 414 . m	16 m	研究方法與規劃	2/ 2								
	修課程 ssional	Research Methods and Planning									
		控制技術總論	2/ 2								
Elec Cou		Introductio of Control technology									
Cou	1868	實用金相學	2/ 2								
		Practical Metallography									
		產業溫室氣體盤查	2/ 2								
		Industrial Greenhouse Gas Inventory									
		產業節能減碳技術									
		Industrial Energy Saving and Carbon Reduction Technology									
		產業分析與AI數據應用									
		性素が何契AI数像恐州 Industry Analysis and AI Data Application	2/ 2								
		產業經營決策分析									
		Analysis of Industrial Management Decision	2/ 2								
		產業策略方法與執行	2/2	2							
		Industry Strategy Approach and Execution	2/ 2								
		產業創新思考專題	2/ 2								
		Project of Industrial InnovativeThinking	21 2								
		產品設計與製造方法	2/ 2								
		Product Design and Manufacture Methods									
		開放式可程式控制器應用									
		Application of Open PLC									
		開放式可程式控制器實作	2/ 2								
		Practice of Open PLC									
		機械特論與產業觀摩 Topics of Mechanical Engineering and Industry	2/	2/2							
		Visit	2/ 2								
		陶瓷製程實務	2/ 2								
		Practicle Ceramic Processing									
		半導體製程技術	~ ~ ~	/ 2							
			2/	2/ 2							
		Semiconductor Process Technology	2/ 2								

## 中信科技大學 機械工程系 碩士在職專班 課程規劃表(適用114學年度入學)

#### CTBC University of Science and Technology

Curriculum of Mechanical Engineering Department for In-Service Master's Program (Effective from Fall 2025)

		第一學年			第二學年					
科 目 名 稱 Subject			1st scho		ool year				ool year	
				下學期		上學期		下學期		
			mester	2nd semester		1st semester		2nd semester		
		學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	
	A 11 11 101 41 40	Credits	Hours	Credits	Hours	Credits	Hours	Credits	Hours	
	奈米材料製程 	2/	2							
	Nano-Material processing									
	高等電腦輔助工程分析 Advanced Computer-Aided Engineering	2/ 2								
	Advanced Computer-Aided Engineering									
	高等電腦輔助工程實務 Practice of Advanced Computer-Aided Engineering	2/ 2								
	太陽能電池技術	2/ 2								
	Technology of Solar Cell									
	論文撰寫與探討			2/ 2						
	Thesis Writing and Discussion									
	產品碳足跡			2/ 2						
	Product Carbon Footprint									
	微系統工程			2/	2					
	Microsystem Engineering									
	光學工程			2/	2					
	Optical Engineering									
	產業低碳化診斷分析 Diagnostic Analysis of Industrial Low Carbonization			2/	2					
	智慧能源管理 Intelligent Energy Management			2/	2					
	產業個案分析 Analysis of Industry Case			2/	2					
	產業資訊科技 Industrial InformationTechnology			2/	2					
	國際產業策略與執行 International Industry Strategy and Execution			2/	2					
	再生能源系統 Renewable Energy System			2/	2					
	圖型語言控制技術 Control Technique of Graphical Programming			2/	2					
	圖型語言控制實務 Practice and Control of Graphical Programming			2/	2					
	無人機訓練與組裝 Training and Assembly of Drone			2/ 2						
	先進製造技術 Advented Manufacturing Technology			2/ 2						
	多軸CNC加工 Introduction of Multi-Axis CNC Machining			2/	2					
	高等材料機械性質 Advanced Mechanical Properties of Materials			2/	2					
	專利工程 Patent Engineering			2/	2					

## 中信科技大學 機械工程系 碩士在職專班 課程規劃表(適用114學年度入學)

CTBC University of Science and Technology

Curriculum of Mechanical Engineering Department for In-Service Master's Program (Effective from Fall 2025)

科 目 名 稱 Subject			第一學年				第二學年			
			1st school year			2nd school year				
			上學期		下學期		上學期		下學期	
			1st semester 學分 時數		2nd semester		1st semester		2nd semester	
			時數 Hours	學分 Credits	時數 Hours	學分 Credits	時數 Hours	學分 Credits	時數 Hours	
	高等電腦輔助機械設計 Advanced Computer-Aided Mechanical Design			2/ 2						
	高等電腦輔助機械設計實務 Practice of Advanced Computer-Aided Mechanical Design			2/ 2						
	小計Subtotal	40/ 40		40/ 40		0/ 0		0/ 0		
	114年07月08日 校課程發展委員會會議通過Amended Date: 2025-07-08									
備註 Note	1. 總畢業學分數至少31學分,包括專業必修11學分(含論文)、最低選修20學分。 The total number of credits completed to be eligible to graduate shall not be less than 31credits (11credits for professional required courses (excluding thesis), and minimum *credits for elective courses).  2.各科成績以70分(含)以上為及格。 A score of 70 points or above in each subject shall be considered a pass.  3.操行成績70分(含)以上為及格。 Conduct score of 70 points or above shall be considered a pass.  4.碩士論文為6學分,碩士班學生須完成碩士論文及考核通過才可畢業。 The thesis credits shall be 6. The graduate students shall complete their graduation thesis and pass the assessment before graduation.  5.碩士論文可跨所修課。 Interdepartmental courses taken shall be for Master's Thesis.								s for	